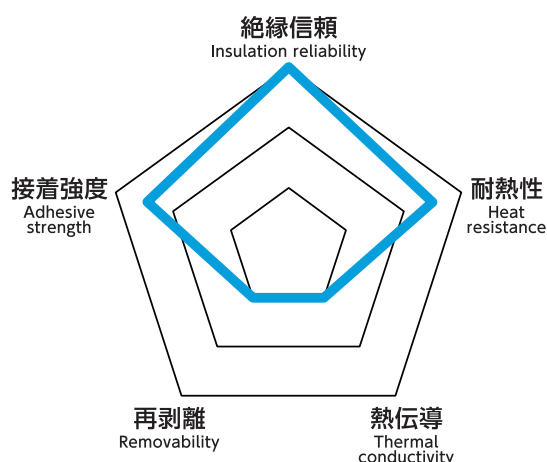


## 高い絶縁性と安定した接着力

High insulation and stable adhesion

### ■ コンセプト Concept

- 大電流、高電圧に対応する絶縁破壊強度  
Dielectric breakdown strength for large currents and high voltages
- 優れたマイグレーション耐性  
Excellent migration resistance
- 半導体分野での実績による高い信頼性  
Highly rated reliability in the semiconductor field



### ■ アプリケーション Application

- 電子部品、装置治具の絶縁固定  
Insulation fixation of electronic parts and equipment jigs
- 基板やリードフレームとICチップ間の絶縁  
Electrical insulation between substrates/lead frames and IC chips

#### リードフレームとICチップ間の使用例 Example between lead frame and IC chip



#### ICチップ間の使用例 Example between IC chips

